

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3864516

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
HYE JUNG CHANG	05/09/2016
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	SEOUL NATIONAL UNIVERSITY R&DB FOUNDATION
Street Address:	SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
Internal Address:	1, GWANAK-RO, GWANAK-GU
City:	SEOUL
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF
Postal Code:	08826
Name:	KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Street Address:	5, HWARANG-RO 14-GIL, SEONGBUK-GU
City:	SEOUL
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF
Postal Code:	02792
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	15146151
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)293-7860
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	202-293-7060
Email:	bmurray@SUGHRUE.COM, sughrue@sughrue.com
Correspondent Name:	SUGHRUE MION, PLLC
Address Line 1:	2100 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
Address Line 2:	SUITE 800
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20037-3213
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	Q226702
NAME OF SUBMITTER:	BRIAN T. MURRAY
SIGNATURE:	/Brian T. Murray/ New App. Specialist

DATE SIGNED:	05/09/2016
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).
Total Attachments: 4 source=Q226702executedassignmentby4thinventor#page1.tif source=Q226702executedassignmentby4thinventor#page2.tif source=Q226702executedassignmentby4thinventor#page3.tif source=Q226702executedassignmentby4thinventor#page4.tif	

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

특허 출원 관련 양도 및 선언 (연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

Korean Language Assignment with Declaration

이하 양도인으로 지칭되는 허가 서명 발명가(인 본인(들))는 아래에
상시된 출원에서 기술한 특정 개선을 발명하였으므로 그러고

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinbefore called
assignor(s), have invented certain improvements described in the
application identified below; and

_____에 소재한 _____(양수인)(들)은 출원 및 발명의
그러고 아래 따라 획득될 일체의 미국 특허에 대한 모든 권리, 소유권
및 이익을 획득하기를 원하므로,

Whereas, SEOUL NATIONAL UNIVERSITY, R&D
FOUNDATION of Seoul National University, 1, Gwanak-ro,
Gwanak-gu, Seoul 08826, Republic of Korea and KOREA
INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY of 5, Hwangang-
ro 14-gil, Seongbuk-gu, Seoul 02792, Republic of Korea
(assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in
the application and invention, and to any United States patents to
be obtained therefor;

이제 대가를 위한 그 수평을 인정합니다.

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is
heretby acknowledged,

상기 양도인인 본인(들)은 상기 명칭의 양수인, 그 상속자 및 그
상수인에게 모든 분할과 그 연속을 포함하여 미국 용어로 공개된
출원서 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든 특허증서와
지출중국 코드 제 30 장 제 119 항에 의거한 우선권 청구권과 제 37 조
항에 대한 소송권을 포함한, 개명된 파리 국제협약(1883)에 의거한
우선권을 포함한 모든 그 개명행과 모든 외국에 대한 전체 권리,
소유권 및 이익을 판매, 양도 및 이전하며 그러고 본인(들)은 출원서에
제시된 발명에 대해 승인된 양도의 특허증서를 양수인, 그 상속자 또는
그 상수인에게 발급하도록 미국 특허청에게 요청하는 바이며 또한
본인(들)은 양수인이 본 발명에 대한 외국 특허증서를 신청할 수
있다는데 동의하며, 본인(들)은 양수인의 요청일 경우 미국 및 외국
출원서 관련하여 양수인이 필요하다고 생각하는 모든 서류를 더
이전하여 보수 없이 서명날인할 것입니다

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer
to the above named assignee, its successors and assigns, the entire
right, title and interest in the application and the invention
disclosed therein for the United States of America, including all
divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the
United States that may be granted thereon, and all claims thereon,
and all countries foreign therein, including rights of priority under
the International Convention of Paris (1883) as amended, including
the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue
for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent
and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the
invention set forth in the application to the assignee, its successors
and assigns; and I/we hereby agree that the assignee may apply for
foreign Letters Patent on the invention and I/we will execute
without further consideration all papers deemed necessary by the
assignee in connection with the United States and foreign
applications when called upon to do so by the assignee.

본인은 기록을 위해 요구되지는 않지만 미합중국 코드 제 30 장
제 201 항에 의거 서명날인에 대한 일종의 증거입니다)

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence
of execution under 35 USC 261)

본인은 아래 설명의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.

As the below named inventor, I hereby declare that,

본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다

This assignment with declaration is directed to:

- 정부 출원 또는
- 미합중국 출원 또는 PCT
국제출원 번호: _____
출원일: _____

- The attached application, or
- United States Application or PCT International
Application Number _____ filed on
_____.

본 출원의 제목은 다음과 같습니다:

The application is entitled:

ENTROPY-CONTROLLED BCC ALLOY HAVING STRONG
RESISTANCE TO HIGH-TEMPERATURE NEUTRON
RADIATION DAMAGE

Korean Language Assignment with Declaration

이제 표시된 출원은 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를 받았습니니다.

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동 발명자라고 믿습니다.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

본인은 본 영도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 검토하였으며 아울러 이해합니다.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

본인은 영장 규정 코드 제 37 장 제 1.56 항에 규정된 바에 따라, 특허청의 판단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허청에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니다.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

본 영도 및 선언서 내에 의도적 허위 진술이 있을 경우 미합중국 코드 제 18 장의 1001 항에 의거 벌금이나 5년 이하의 징역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니다.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature



Date

March 17, 2014

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR: 단독 또는 최초 발명자의 성명	
Given Name (first and middle (if any)) 이름(성씨를 제외)	Family Name or Surname 성(姓)
Dun Sun	PARK
Inventor's signature 발명자의 서명	Date 일자
Residence: 거주지: Gyeonggi-do, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소: 104-403, Raemian Apt., 7, Suaeng-ro 252beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16414, Republic of Korea	
NAME OF SECOND INVENTOR: 두번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle (if any)) 이름(성씨를 제외)	Family Name or Surname 성(姓)
Hyun Seuk	OH
Inventor's signature 발명자의 서명	Date 일자
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소: 101-1404, Kukdong Apt., 110, Dongjak-daero 29-gil, Dongjak-gu, Seoul 06998, Republic of Korea	
NAME OF THIRD INVENTOR: 세번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle (if any)) 이름(성씨를 제외)	Family Name or Surname 성(姓)
Il Hwan	KIM
Inventor's signature 발명자의 서명	Date 일자
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소: 405-1103, Jugong Apt., 29, Daongneung-ro 7b-gil, Nowon-gu, Seoul 01712, Republic of Korea	
NAME OF FOURTH INVENTOR: 네번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle (if any)) 이름(성씨를 제외)	Family Name or Surname 성(姓)
Hyun Jung	CHANG
Inventor's signature 발명자의 서명	Date 일자
	May. 9. 2016
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소: C-301, KIST Apt., 140-1, Hwarang-ro, Seongbuk-gu, Seoul 02793, Republic of Korea	
NAME OF FIFTH INVENTOR: 다섯번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle (if any)) 이름(성씨를 제외)	Family Name or Surname 성(姓)
Sangjun	KIM
Inventor's signature 발명자의 서명	Date 일자
Residence: 거주지: Daegu, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소: 38-6, Sangalji 3-gil, Nam-gu, Daegu 42413, Republic of Korea	

NAME OF SIXTH INVENTOR: 이섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Chae Woei	Family Name or Surname 성(姓) EYU
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자
Residence: 거주지: Gyeonggi-do, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 137-704, Hamil Town, 22, Gyeonggi-daero 976beon-gil, Jangam-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16295, Republic of Korea		
NAME OF SEVENTH INVENTOR: 일곱번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)		Family Name or Surname 성(姓)
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자
Residence: 거주지:		
Mailing Address: 우편 주소:		
NAME OF EIGHTH INVENTOR: 여덟번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)		Family Name or Surname 성(姓)
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자
Residence: 거주지:		
Mailing Address: 우편 주소:		
NAME OF NINTH INVENTOR: 아홉번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)		Family Name or Surname 성(姓)
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자
Residence: 거주지:		
Mailing Address: 우편 주소:		
NAME OF TENTH INVENTOR: 열번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)		Family Name or Surname 성(姓)
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자
Residence: 거주지:		
Mailing Address: 우편 주소:		